

Webセミナー

AIを活用して設計開発プロセスを効率化する エンジニアリング AI 活用セミナー

主催：株式会社電通国際情報サービス
協力：株式会社エステック

お客様各位

時下益々ご清祥の段、お慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。この度、「エンジニアリングAI 活用セミナー」を開催させていただき運びとなりましたのでご案内申し上げます。

設計・開発プロセスで、AI活用による設計品質向上や効率化にご興味のある方々には必見です！

設計開発部門では、

- ・開発リードタイムの短縮
- ・多品種少量生産への対応
- ・エンジニアの育成が追い付かない
- ・自動で製品設計ができないか

など、様々な課題やお悩みをお持ちでないでしょうか。

本セミナーでは、

設計開発のどこのプロセスで、どのようなAI適用による効率化ができるのか、「AI」と「シミュレーション」の融合による課題解決手法を中心に、活用事例を示しながらご紹介します。

自席からご聴講いただける、オンラインWebセミナーとなっています。お気軽にご参加ください。



2021年4月吉日

★ **本セミナーのお申し込みは、こちらから** ★

https://www.isid-industry.jp/events/detail/GeneDesign_webinar_2021apr

開催概要

開催日	時間	アクセス方法	参加費用
2021/4/27 (火)	〔1〕 14:30～15:30 (13:45アクセス開始) 〔2〕 17:00～18:00 (15:45アクセス開始) ※ご都合の良い時間帯に参加ください ※講演内容は、〔1〕〔2〕とも同様です	ご登録の際にアクセス方法のご案内メールを配信いたします	無料 (事前登録制)